



2023年12月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月13日

上場会社名 タツモ株式会社

上場取引所 東

コード番号 6266 URL <https://www.tazmo.co.jp/ja/ir/index.html>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 泰之

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼総務部長 (氏名) 吉國 久雄

TEL 086-239-5000

四半期報告書提出予定日 2023年11月13日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年12月期第3四半期の連結業績(2023年1月1日～2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期第3四半期	19,034	12.2	2,405	74.1	2,690	34.4	1,539	7.9
2022年12月期第3四半期	16,958	22.2	1,381	64.8	2,001	115.8	1,426	129.9

(注) 包括利益 2023年12月期第3四半期 2,211百万円 (3.9%) 2022年12月期第3四半期 2,301百万円 (144.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年12月期第3四半期	105.44	
2022年12月期第3四半期	103.63	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年12月期第3四半期	47,650	19,609	40.4	1,316.51
2022年12月期	39,397	17,549	43.9	1,188.12

(参考) 自己資本 2023年12月期第3四半期 19,272百万円 2022年12月期 17,285百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年12月期		0.00		21.00	21.00
2023年12月期		0.00			
2023年12月期(予想)				21.00	21.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日～2023年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	31,423	29.0	3,118	11.1	3,087	1.6	2,109	6.8	151.07

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年12月期3Q	14,836,691 株	2022年12月期	14,813,300 株
期末自己株式数	2023年12月期3Q	197,782 株	2022年12月期	264,282 株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年12月期3Q	14,596,735 株	2022年12月期3Q	13,766,228 株

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(重要な後発事象)	8
(セグメント情報等)	9
3. 補足情報	10
(受注状況)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における経営環境は、社会が新型コロナウイルス感染症との共存を図る中で経済活動の正常化が進んだ一方、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、パワー半導体向けの貼合装置及び剥離装置の引き合いは強いものの、リモートワークの普及などに伴い増加していたスマートフォンやパソコン向けの半導体需要が減少し、設備投資が鈍化する動きが見られました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は190億34百万円（前年同期比12.2%増）、営業利益24億5百万円（前年同期比74.1%増）、経常利益26億90百万円（前年同期比34.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益15億39百万円（前年同期比7.9%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(プロセス機器事業)

半導体装置部門につきましては、パワーデバイス向けの半導体製造装置の需要が堅調であり、売上高は43億43百万円（前年同期比12.7%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、ウェハー搬送ロボットなどの出荷が順調に進んでおり、売上高は61億40百万円（前年同期比20.2%増）となりました。

洗浄装置部門につきましては、洗浄装置の引渡しが進んでおり、売上高は26億4百万円（前年同期比60.6%増）となりました。

コーター部門につきましては、フラットパネルディスプレイの需要が減少していることから、売上高は14億8百万円（前年同期比46.6%減）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は144億97百万円（前年同期比9.6%増）、営業利益23億33百万円（前年同期比76.0%増）となりました。

(金型・樹脂成形事業)

金型・樹脂成形事業につきましては、国内の電子部品業界の業績は回復しましたが、中国の景気減速とスマートフォンやパソコン向けの半導体需要が落ち込んだ影響を受けたことから、売上高は11億37百万円（前年同期比5.5%増）、営業利益19百万円（前年同期比10.7%減）となりました。

(表面処理用機器事業)

表面処理用機器事業につきましては、検収が順調に進んでいることから、売上高は33億99百万円（前年同期比27.9%増）、営業利益69百万円（前年同期比15.5%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は398億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ79億47百万円増加しました。主な要因は、「現金及び預金」の増加14億87百万円、「受取手形及び売掛金」の増加14億58百万円、「棚卸資産」の増加42億92百万円によるものであります。有形固定資産は67億89百万円となり、前連結会計年度末より5億21百万円増加しました。主な要因は、「機械装置及び運搬具」の増加1億97百万円、「その他」の増加3億94百万円によるものであります。無形固定資産は2億22百万円となり、前連結会計年度末より24百万円増加しました。主な要因は、「ソフトウェア」の増加30百万円によるものであります。投資その他の資産は7億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億39百万円減少しました。主な要因は、「投資有価証券」の減少3億35百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ82億53百万円増加し、476億50百万円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は217億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億99百万円の増加となりました。主な要因は、「電子記録債務」の減少9億60百万円、「有償支給取引に係る負債」の減少5億77百万円、「短期借入金」の増加20億82百万円、「契約負債」の増加24億97百万円によるものであります。固定負債は62億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億94百万円の増加となりました。主な要因は、「長期借入金」の増加28億60百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ61億93百万円増加し、280億41百万円となりました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は196億9百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億60百万円の増加となりました。主な要因は、「自己株式」の減少1億19百万円、「利益剰余金」の増加12億28百万円、「為替換算調整勘定」の増加5億92百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想については、2023年2月13日に公表いたしました「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日～2023年12月31日)を達成する見込みであり、変更はしていません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,141,311	6,628,374
受取手形及び売掛金	4,496,041	5,954,666
電子記録債権	1,869,262	2,924,233
棚卸資産	17,983,655	22,276,636
その他	2,415,311	2,069,282
流動資産合計	31,905,581	39,853,193
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,617,831	3,547,934
機械装置及び運搬具(純額)	791,135	988,315
土地	1,291,426	1,291,426
その他(純額)	567,391	961,754
有形固定資産合計	6,267,785	6,789,431
無形固定資産		
ソフトウェア	138,991	169,127
その他	59,184	53,276
無形固定資産合計	198,175	222,403
投資その他の資産		
投資有価証券	401,948	66,755
繰延税金資産	212,650	298,179
その他	415,450	425,870
貸倒引当金	△4,576	△4,922
投資その他の資産合計	1,025,472	785,883
固定資産合計	7,491,434	7,797,719
資産合計	39,397,015	47,650,913

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,725,959	1,666,112
電子記録債務	4,350,479	3,390,083
短期借入金	5,279,474	7,361,826
未払金	1,585,551	1,341,556
未払法人税等	505,697	601,849
契約負債	3,691,848	6,189,563
賞与引当金	318,104	595,539
製品保証引当金	301,542	393,836
株式給付引当金	5,751	6,390
有償支給取引に係る負債	577,364	-
その他	121,592	215,950
流動負債合計	18,463,365	21,762,708
固定負債		
長期借入金	2,643,216	5,503,776
株式給付引当金	251,593	275,828
役員退職慰労引当金	21,177	24,178
役員株式給付引当金	122,187	-
退職給付に係る負債	66,417	69,596
資産除去債務	171,580	196,214
その他	108,214	208,932
固定負債合計	3,384,387	6,278,527
負債合計	21,847,753	28,041,235
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,495,400	3,556,896
資本剰余金	3,430,855	3,415,301
利益剰余金	10,151,848	11,379,942
自己株式	△434,156	△314,264
株主資本合計	16,643,947	18,037,876
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	150	△106
為替換算調整勘定	641,870	1,234,444
その他の包括利益累計額合計	642,020	1,234,338
非支配株主持分	263,294	337,463
純資産合計	17,549,262	19,609,677
負債純資産合計	39,397,015	47,650,913

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
売上高	16,958,440	19,034,138
売上原価	12,368,907	13,089,950
売上総利益	4,589,532	5,944,187
販売費及び一般管理費	3,208,070	3,539,180
営業利益	1,381,462	2,405,007
営業外収益		
受取利息	11,639	28,815
為替差益	621,828	292,099
補助金収入	5,522	1,164
その他	22,242	12,093
営業外収益合計	661,233	334,173
営業外費用		
支払利息	26,055	42,689
株式交付費	12,511	-
その他	2,657	6,307
営業外費用合計	41,224	48,996
経常利益	2,001,470	2,690,183
特別利益		
固定資産売却益	64,999	14,789
特別利益合計	64,999	14,789
特別損失		
投資有価証券評価損	-	335,030
特別損失合計	-	335,030
税金等調整前四半期純利益	2,066,470	2,369,942
法人税等	617,934	786,692
四半期純利益	1,448,535	1,583,249
非支配株主に帰属する四半期純利益	21,995	44,113
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,426,540	1,539,136

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	1,448,535	1,583,249
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△98	△256
為替換算調整勘定	852,931	628,020
その他の包括利益合計	852,832	627,763
四半期包括利益	2,301,368	2,211,012
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,230,469	2,131,453
非支配株主に係る四半期包括利益	70,898	79,558

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用 機器事業			
売上高						
半導体装置	3,853,897	-	-	3,853,897	-	3,853,897
搬送装置	5,108,344	-	-	5,108,344	-	5,108,344
洗浄装置	1,621,682	-	-	1,621,682	-	1,621,682
コーター	2,638,244	-	-	2,638,244	-	2,638,244
金型・樹脂成形	-	1,077,406	-	1,077,406	-	1,077,406
表面処理用機器	-	-	2,658,864	2,658,864	-	2,658,864
顧客との契約から生じる 収益	13,222,169	1,077,406	2,658,864	16,958,440	-	16,958,440
その他の収益	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	13,222,169	1,077,406	2,658,864	16,958,440	-	16,958,440
セグメント間の内部売上 高又は振替高	251,228	163,704	632	415,564	△415,564	-
計	13,473,397	1,241,111	2,659,496	17,374,004	△415,564	16,958,440
セグメント利益	1,325,591	21,870	60,576	1,408,038	△26,576	1,381,462

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用機 器事業			
売上高						
半導体装置	4,343,215	-	-	4,343,215	-	4,343,215
搬送装置	6,140,584	-	-	6,140,584	-	6,140,584
洗浄装置	2,604,587	-	-	2,604,587	-	2,604,587
コーター	1,408,640	-	-	1,408,640	-	1,408,640
金型・樹脂成形	-	1,137,169	-	1,137,169	-	1,137,169
表面処理用機器	-	-	3,399,940	3,399,940	-	3,399,940
顧客との契約から生じる 収益	14,497,028	1,137,169	3,399,940	19,034,138	-	19,034,138
その他の収益	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	14,497,028	1,137,169	3,399,940	19,034,138	-	19,034,138
セグメント間の内部売上 高又は振替高	506,758	493,602	38,095	1,038,457	△1,038,457	-
計	15,003,787	1,630,772	3,438,035	20,072,595	△1,038,457	19,034,138
セグメント利益	2,333,062	19,523	69,972	2,422,558	△17,551	2,405,007

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. 補足情報

(受注状況)

当第3四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

1. 受注高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	18,120,707	15,732,053	86.8
半導体装置	7,334,613	9,106,869	124.2
搬送装置	7,182,424	4,333,399	60.3
洗浄装置	2,698,982	1,080,074	40.0
コーター	904,686	1,211,709	133.9
金型・樹脂成形事業	1,074,882	1,004,901	93.5
表面処理用機器事業	7,944,667	3,232,210	40.7
合計	27,140,258	19,969,164	73.6

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高

セグメントの名称	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業	29,200,385	30,869,617	105.7
半導体装置	8,849,826	15,073,676	170.3
搬送装置	6,185,609	4,211,638	68.1
洗浄装置	9,066,791	7,119,746	78.5
コーター	5,098,159	4,464,555	87.6
金型・樹脂成形事業	345,225	194,194	56.3
表面処理用機器事業	7,962,240	8,196,403	102.9
合計	37,507,851	39,260,214	104.7

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。